



平成16年11月12日

各 位

会社名  **丸文株式会社**
代表者名 代表取締役社長 佐藤 敬 司
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 黒川 佳 一
(TEL 03-3639-3010)

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成16年11月12日開催の当社取締役会において、株式会社アイセコが営むサムスン電子製半導体の販売事業の譲受けに関する覚書に調印することを、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 譲受けの目的

当社は、外国系半導体の販売を中心に半導体事業を展開しており、独立系半導体商社としてトップクラスの実績をあげております。変化の激しい半導体業界において一層の事業基盤の拡大を図っていくためには、高い成長が見込まれるデジタル家電や携帯電話、パソコンなどの分野における成長商品の拡充が重要と考えております。

この度、世界トップの半導体メモリーメーカーであるサムスン電子製半導体の取り扱いをさらに拡大・推進することにより、半導体事業の更なる競争力の強化が図れるものと判断いたしました。当社では、最先端技術の半導体メモリーやシステム LSI をラインカードに加えることで、既存商品と併せた半導体のトータルソリューションをさらに強化していくとともに、サムスン電子製半導体を核としたメモリー事業を、当社半導体事業の大きな柱の一つとしていく考えです。

2. 譲受けの方法

本譲受けは、株式会社アイセコの半導体販売事業を同社が新設分割により設立する子会社（以下、新会社）に承継した上で、当社が新会社の全株式を譲受ける方法によって取得します。

3. 株式の取得先

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社アイセコ |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役社長 小野 義雄 |
| (3) 所 在 地 | 東京都大田区北馬込 2 - 26 - 3 |
| (4) 主な事業内容 | 半導体・電子部品の販売 |
| (5) 当社との関係 | なし |

4. 対象事業の概要

(1) 事業内容 サムスン電子製半導体の販売

(2) 売上高 約150億円(平成16年4月期)

その他、新会社の社名、本社所在地、資本金などの詳細につきましては、現在検討を進めておりますので、確定次第お知らせいたします。

5. 日程

平成16年11月12日 覚書締結

平成16年12月 株式譲渡契約書締結(予定)

平成17年 3月 株式譲受け(予定)

6. 今後の見通し

株式取得後の連結業績見通しについては、現段階では未定であります。

以上